

# Preliminary



**SF2251E**

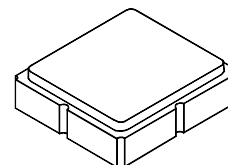
**1600 MHz  
SAW Filter**

- Low-loss RF SAW Filter
- 3.0 x 3.0 x 1.4 mm Surface-mount Case
- No Matching Required for 50Ω Operation
- Complies with Directive 2002/95/EC (RoHS)



## Absolute Maximum Ratings

Rating	Value	Units
Incident Power in Passband	+10	dBm
DC Voltage on any Non-ground Terminal	3	VDC
Operating Temperature Range	-55 to +85	°C
Storage Temperature Range in Tape and Reel	-55 to +95	°C
Maximum Soldering Profile, 5 cycles/10 seconds maximum	265	°C



**SM3030-6**

## Electrical Characteristics

Characteristic	Sym	Notes	Min	Typ	Max	Units
Center Frequency	$f_c$			1600		MHz
Insertion Loss, 1580 to 1620 MHz	IL			3.15	5.00	dB
1500 MHz Attenuation Referenced to 0 dB			45	64		dB
1700 MHz Attenuation Referenced to 0 dB			40	47		dB
Terminating Source Impedance	$Z_s$			50		Ω
Terminating Load Impedance	$Z_L$			50		Ω
Input/Output Impedance Match	No matching network required for 50 ohm source/load					
Case Style	SM3030-6					
Lid Symbolization	992					

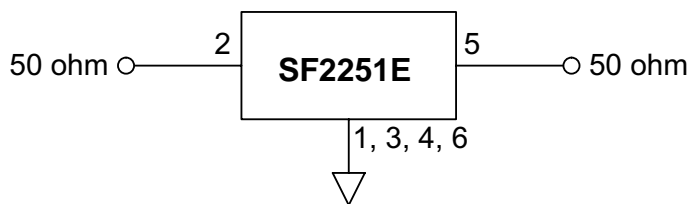


**CAUTION: Electrostatic Sensitive Device. Observe precautions for handling.**

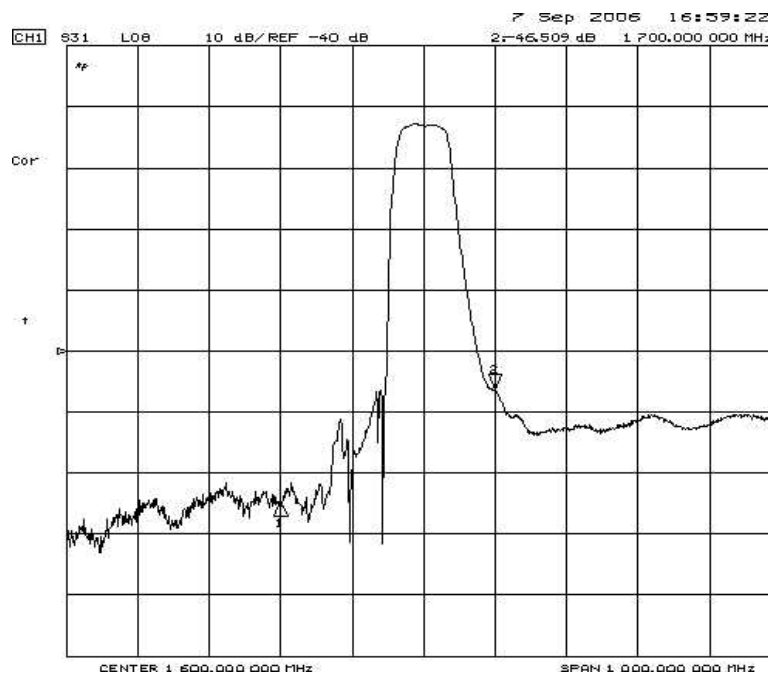
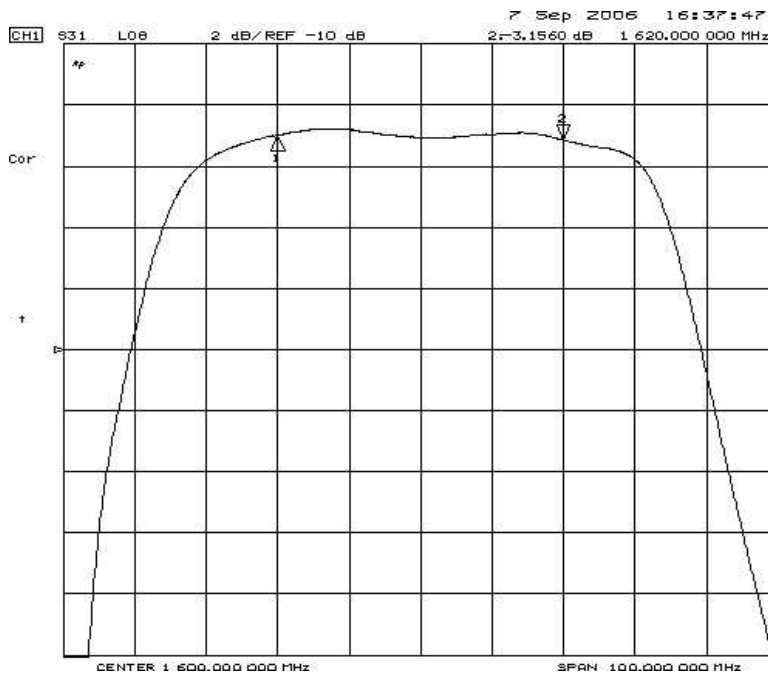
**Notes:**

1. US and international patents may apply.
2. RFM, stylized RFM logo, and RF Monolithics, Inc. are registered trademarks of RF Monolithics, Inc.

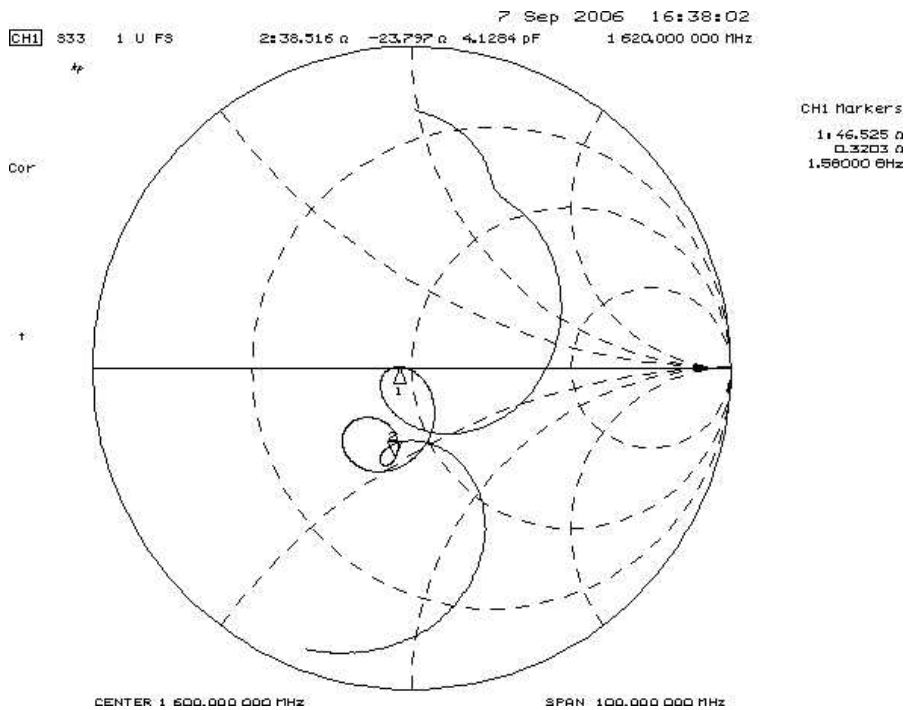
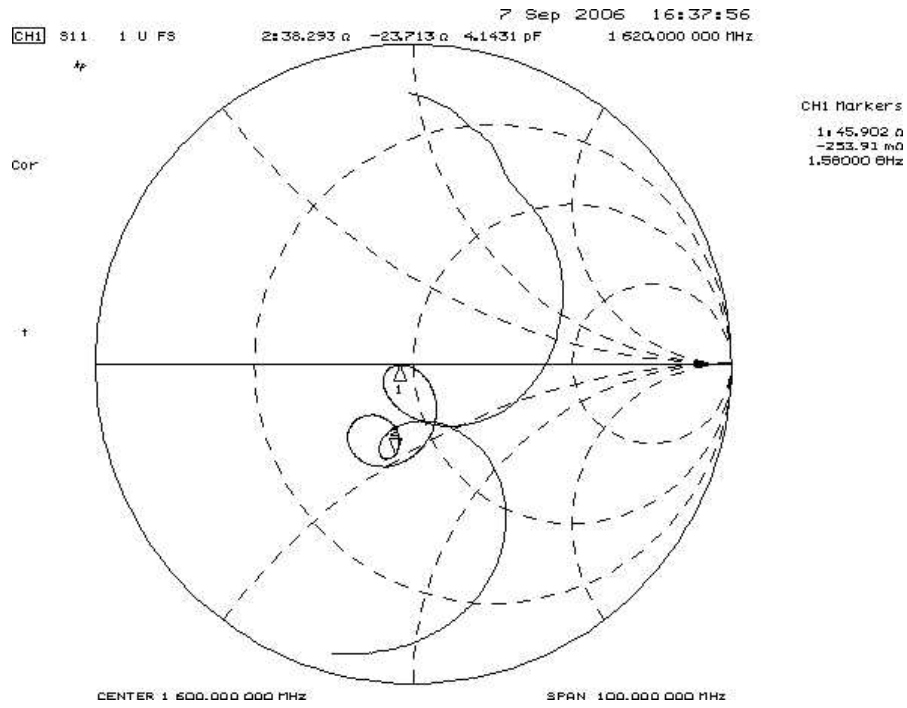
# Matching Circuit



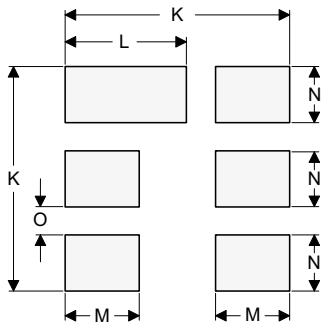
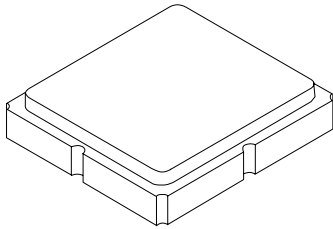
## Frequency Response Plots



# Input/Output Impedance Plots



## 6-Terminal Ceramic Surface-Mount Case 3.0 X 3.0 mm Nominal Footprint



**PCB Footprint Top View**

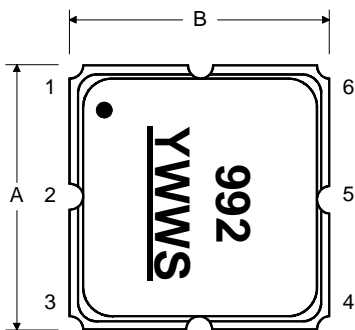
### Case and PCB Footprint Dimensions

Dimension	mm			Inches		
	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
A	2.87	3.00	3.13	0.113	0.118	0.123
B	2.87	3.00	3.13	0.113	0.118	0.123
C	1.12	1.25	1.38	0.044	0.049	0.054
D	0.77	0.90	1.03	0.030	0.035	0.040
E	2.67	2.80	2.93	0.105	0.110	0.115
F	1.47	1.60	1.73	0.058	0.063	0.068
G	0.72	0.85	0.98	0.028	0.033	0.038
H	1.37	1.50	1.63	0.054	0.059	0.064
I	0.47	0.60	0.73	0.019	0.024	0.029
J	1.17	1.30	1.43	0.046	0.051	0.056
K		3.20			0.126	
L		1.70			0.067	
M		1.05			0.041	
N		0.81			0.032	
O		0.38			0.015	

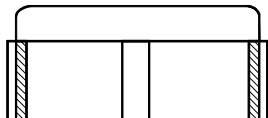
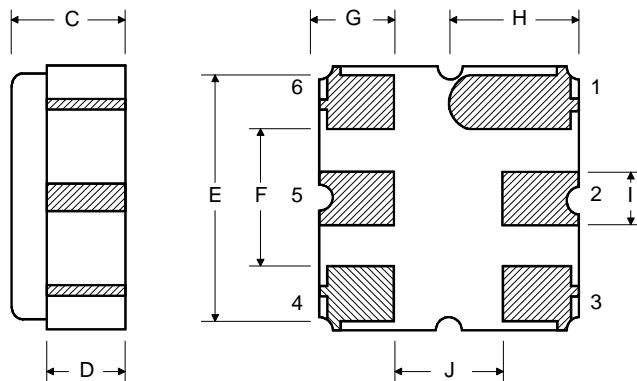
### Case Materials

Materials	
Solder Pad Plating	0.3 to 1.0 $\mu\text{m}$ Gold over 1.27 to 8.89 $\mu\text{m}$ Nickel
Lid Plating	2.0 to 3.0 $\mu\text{m}$ Nickel
Body	$\text{Al}_2\text{O}_3$ Ceramic
Pb Free	

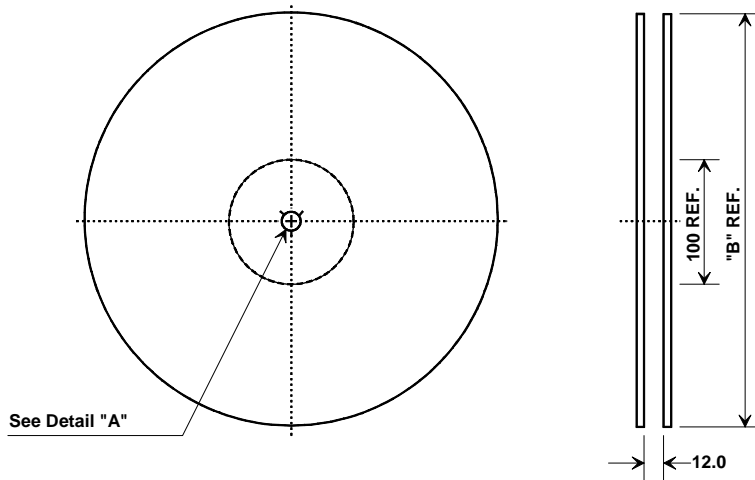
### TOP VIEW



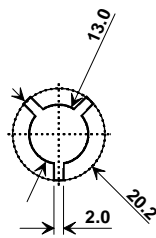
### BOTTOM VIEW



## Tape and Reel Specifications

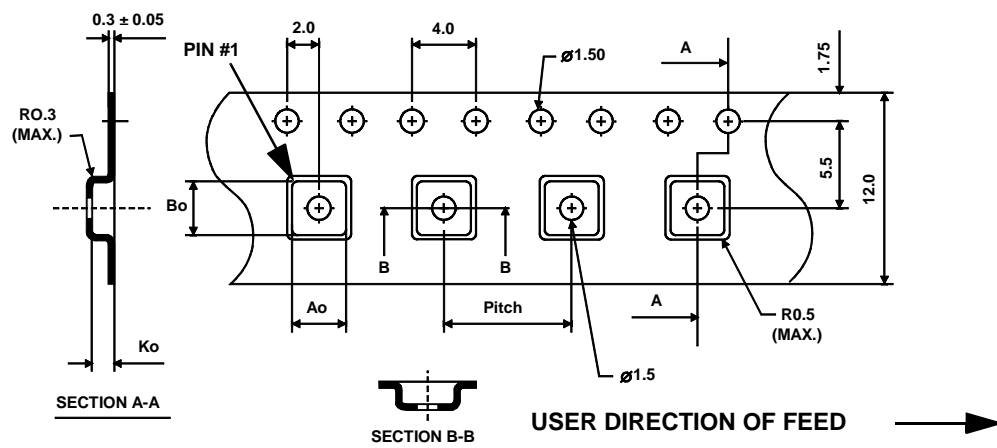


"B"		Quantity Per Reel
Inches	millimeters	
7	178	500
13	330	3000



## COMPONENT ORIENTATION and DIMENSIONS

Carrier Tape Dimensions	
Ao	3.35 mm
Bo	3.35 mm
Ko	1.40 mm
Pitch	8.0 mm
W	12.0 mm





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.